

2020-2026年中国半导体分立器件制造市场深度研究与投资可行性报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国半导体分立器件制造市场深度研究与投资可行性报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201910/143385.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第1章：半导体分立器件制造行业发展综述

- (1) 消费电子行业现状与需求分析
- (2) 计算机与外设市场发展现状与需求分析
- (3) 网络通信行业现状与需求分析
- (4) 汽车电子行业现状与需求分析
- (5) 电子专用设备行业现状与需求分析
- (6) 仪器仪表行业现状与需求分析
- (7) LED显示行业现状与需求分析
- (8) 电子照明行业现状与需求分析

1.3.3 半导体分立器件制造行业上游产业供应链分析

- (1) 芯片市场发展分析
- (2) 金属硅市场发展分析
- (3) 铜材市场发展分析
- (4) 塑封料市场发展状况分析

第2章：半导体分立器件制造行业发展现状及前景预测

2.1 中国半导体分立器件制造行业发展现状分析

2.1.1 中国半导体分立器件制造行业发展总体概况

2.1.2 中国半导体分立器件制造行业发展主要特点

2.1.3 2017年半导体分立器件制造行业规模及财务指标分析

- (1) 2017年半导体分立器件制造行业市场规模分析
- (2) 2017年半导体分立器件制造行业盈利能力分析
- (3) 2017年半导体分立器件制造行业运营能力分析
- (4) 2017年半导体分立器件制造行业偿债能力分析
- (5) 2017年半导体分立器件制造行业发展能力分析

2.2 2014-2017年半导体分立器件制造行业经济指标分析

2.2.1 半导体分立器件制造行业主要经济效益影响因素

2.2.2 2014-2017年半导体分立器件制造行业经济指标分析

2.2.3 2014-2017年不同规模企业主要经济指标分析

- 2.2.42014-2017年不同性质企业主要经济指标分析
- 2.2.52014-2017年不同地区企业经济指标分析
- 2.32014-2017年半导体分立器件制造行业供需平衡分析
- 2.3.12014-2017年全国半导体分立器件制造行业供给情况分析
 - (1) 2014-2017年全国半导体分立器件制造行业总产值分析68
 - (2) 2014-2017年全国半导体分立器件制造行业产成品分析69
- 2.3.22014-2017年全国半导体分立器件制造行业需求情况分析
 - (1) 2014-2017年全国半导体分立器件制造行业销售产值分析70
 - (2) 2014-2017年全国半导体分立器件制造行业销售收入分析70
- 2.3.32014-2017年全国半导体分立器件制造行业产销率分析
- 2.42017年1-12月半导体分立器件制造行业运营状况分析
- 2.4.12017年1-12月行业产业规模分析
- 2.4.22017年1-12月行业资本/劳动密集度分析
- 2.4.32017年1-12月行业产销分析
- 2.4.42017年1-12月行业成本费用结构分析
- 2.4.52017年1-12月行业盈亏分析
- 2.52012-2017年12月半导体分立器件制造行业进出口市场分析
- 2.5.1半导体分立器件制造行业进出口状况综述
- 2.5.2半导体分立器件制造行业出口市场分析
 - (1) 2014-2017年半导体分立器件制造行业出口市场分析
 - 1) 行业出口整体情况
 - 2) 行业出口产品结构分析
 - 3) 行业内外销比例分析
 - (2) 2017年1-12月行业出口市场分析
 - 1) 行业出口整体状况
 - 2) 行业出口产品结构特征分析
- 2.5.3半导体分立器件制造行业进口市场分析
 - (1) 2014-2017年半导体分立器件制造行业进口市场分析
 - 1) 行业进口整体情况
 - 2) 行业进口产品结构
 - 3) 国内市场内外供应比例分析
 - (2) 2017年1-12月行业进口市场分析

1) 行业进口整体状况

2) 行业进口产品结构特征分析

2.5.4 半导体分立器件制造行业进出口前景及建议

(1) 半导体分立器件制造行业出口前景及建议

(2) 半导体分立器件制造行业进口前景及建议

2.6 2020-2026年中国半导体分立器件制造行业发展前景预测

2.6.1 半导体分立器件制造行业发展的驱动因素分析

(1) 市场空间较大，需求增长强劲

(2) 下游产业的推动

2.6.2 半导体分立器件制造行业发展的障碍因素分析

(1) 产品结构待完善⁹⁷

(2) 企业生产规模及所有制因素

(3) 成本压力增大

2.6.3 半导体分立器件制造行业发展趋势

2.6.4 2020-2026年半导体分立器件制造行业发展前景预测

第3章：半导体分立器件制造行业市场环境分析

3.1 行业政策环境分析

3.1.1 行业相关政策动向

(1) 《电子信息产业调整和振兴规划》

(2) 2017年全国半导体照明电子行业标准

(3) 《产业结构调整指导目录（2017年本）》

(4) 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2017年度）》

3.1.2 半导体分立器件制造行业发展规划

3.2 行业经济环境分析

3.2.1 国际宏观经济环境分析

(1) 国际宏观经济走势分析

(2) 国际宏观经济走势预测

3.2.2 国内宏观经济环境分析

(1) 国内宏观经济走势分析

(2) 国内宏观经济走势预测

3.2.3 行业宏观经济环境分析

3.3行业需求环境分析

3.3.1行业需求特征分析

3.3.2行业需求趋势分析

3.4行业贸易环境分析

3.4.1行业贸易环境发展现状

3.4.2行业贸易环境发展趋势

3.5行业社会环境分析

3.5.1行业发展与社会经济的协调

3.5.2行业发展的地区不平衡问题

3.5.3行业发展面临的环境保护问题

第4章：半导体分立器件制造行业市场竞争状况分析

4.1行业总体市场竞争状况分析

4.2行业国际市场竞争状况分析

4.2.1国际半导体分立器件制造市场发展状况

4.2.2国际半导体分立器件制造市场竞争状况分析

4.2.3国际半导体分立器件制造市场发展趋势分析

4.2.4跨国公司在中国市场的投资布局

（1）日本厂商在华投资布局分析

1）东芝（TOSHIBA）

2）瑞萨（RENESAS）

3）罗姆（Rohm）

4）松下（Panasonic）

5）日本电气股份有限公司（NEC）

6）三肯（Sanken）

7）富士电机（FujiElectric）

8）三洋（Sanyo）129

9）新电元（ShindengenElectric）

10）富士通（Fujitsu）

（2）美国厂商在华投资布局分析

1）威旭（Vishay）

2）飞兆半导体（FairchildSemiconductors）

3) 国际整流器公司 (InternationalRectifier)

4) 安森美 (OnSemiconductors)

(3) 欧洲厂商在华投资布局分析

1) 飞利浦半导体 (PhilipsSemiconductors)

2) 意法半导体 (STMicroelectronics)

3) 英飞凌 (InfineonTechnologies)

4.2.5跨国公司在华的竞争策略分析

4.3行业国内市场竞争状况分析

4.3.1国内半导体分立器件制造行业竞争格局分析

4.3.2国内半导体分立器件制造行业集中度分析

(1) 行业销售集中度分析

(2) 行业利润集中度分析

(3) 行业工业总产值集中度分析

4.3.3国内半导体分立器件制造行业市场规模分析

4.3.4国内半导体分立器件制造行业潜在威胁分析

4.4行业不同经济类型企业特征分析

4.4.1不同经济类型企业特征情况

4.4.2行业经济类型集中度分析

第5章：半导体分立器件制造行业主要产品分析

5.1行业主要产品结构特征

5.1.1行业产品结构特征分析

5.1.2行业产品市场发展概况

(1) 产品市场概况及产量分析

(2) 产品发展趋势

5.2行业主要产品市场分析

5.2.1功率晶体管产品市场分析

5.2.2光电二极管产品市场分析

5.2.3普通二极管产品市场分析

5.2.4普通三极管产品市场分析

5.2.5其他分立器件产品市场分析

5.3行业主要产品技术与国外差距

5.3.1行业主要产品技术与国外的差距

5.3.2造成与国外产品差距的主要原因

5.4行业主要产品新技术发展趋势

5.4.1国际半导体分立器件新技术发展趋势

5.4.2国内半导体分立器件新技术发展趋势

第6章：半导体分立器件制造行业区域市场发展状况分析

6.1行业区域市场总体发展状况分析

6.1.1行业区域结构总体特征

6.1.2行业区域集中度分析

6.2行业重点区域产销情况分析

6.2.1华北地区半导体分立器件制造行业产销情况分析

(1) 2012-2017年北京市半导体分立器件制造行业产销情况分析

(2) 2012-2017年天津市半导体分立器件制造行业产销情况分析

(3) 2012-2017年河北省半导体分立器件制造行业产销情况分析

6.2.2东北地区半导体分立器件制造行业产销情况分析

(1) 2012-2017年辽宁省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(2) 2012-2017年吉林省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(3) 2012-2017年黑龙江省半导体分立器件制造行业产销情况分析

6.2.3华东地区半导体分立器件制造行业产销情况分析

(1) 2012-2017年上海市半导体分立器件制造行业产销情况分析

(2) 2012-2017年江苏省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(3) 2012-2017年浙江省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(4) 2012-2017年山东省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(5) 2012-2017年安徽省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(6) 2012-2017年江西省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(7) 2012-2017年福建省半导体分立器件制造行业产销情况分析

6.2.4华中地区半导体分立器件制造行业产销情况分析

(1) 2012-2017年湖北省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(2) 2012-2017年湖南省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(3) 2012-2017年河南省半导体分立器件制造行业产销情况分析

6.2.5华南地区半导体分立器件制造行业产销情况分析

(1) 2012-2017年广东省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(2) 2012-2017年广西半导体分立器件制造行业产销情况分析

6.2.6其他地区半导体分立器件制造行业产销情况分析

(1) 2012-2017年四川省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(2) 2012-2017年贵州省半导体分立器件制造行业产销情况分析

(3) 2012-2017年陕西省半导体分立器件制造行业产销情况分析

第7章：半导体分立器件制造行业主要企业生产经营分析

7.1半导体分立器件制造商排名分析

7.1.1半导体分立器件制造商工业总产值排名

7.1.2半导体分立器件制造商销售收入排名

7.1.3半导体分立器件制造商利润总额排名

7.2半导体分立器件制造行业领先企业个案分析

7.2.1深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析214

(2) 企业经营情况分析215

(3) 企业经营优劣势分析

7.2.2上海松下半导体有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析218

(2) 企业经营情况分析219

(3) 企业经营优劣势分析

7.2.3苏州松下半导体有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析222

(2) 企业经营情况分析223

(3) 企业经营优劣势分析

7.2.4无锡华润华晶微电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析226

(2) 企业经营情况分析227

(3) 企业经营优劣势分析

7.2.5恩智浦半导体广东有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析230

(2) 企业经营情况分析231

(3) 企业经营优劣势分析

第8章：半导体分立器件制造行业投资分析及建议

8.1 半导体分立器件制造行业投资特性分析

8.1.1 半导体分立器件制造行业进入壁垒分析

(1) 技术壁垒

(2) 资金壁垒

(3) 人才壁垒

(4) 行业认证壁垒

8.1.2 半导体分立器件制造行业盈利模式分析

8.1.3 半导体分立器件制造行业盈利因素分析

(1) 市场需求持续增长，为半导体分立器件带来巨大市场空间

(2) 国家战略需求及对半导体产业政策大力扶持

8.2 半导体分立器件制造行业投资兼并与重组整合分析

8.2.1 半导体分立器件制造行业投资兼并与重组整合概况

8.2.2 外资半导体分立器件制造企业投资兼并与重组整合

8.2.3 国内半导体分立器件制造企业投资兼并与重组整合

8.2.4 半导体分立器件制造行业投资兼并与重组动向

8.3 半导体分立器件制造行业投资风险

8.3.1 半导体分立器件制造行业政策风险

8.3.2 半导体分立器件制造行业技术风险

8.3.3 半导体分立器件制造行业宏观经济波动风险

8.3.4 半导体分立器件制造行业关联产业风险

8.3.5 半导体分立器件制造行业其他风险

8.4 半导体分立器件制造行业投资建议

8.4.1 半导体分立器件制造行业投资机会分析

8.4.2 半导体分立器件制造行业主要投资建议

(1) 培育核心竞争力，建立国际品牌

(2) 加快兼并和收购，尽快形成一批半导体分立器件行业的航母

(3) 加强半导体分立器件企业之间的联系和合作

图表目录：

图表1：半导体分立器件制造行业上下游产业关系图

图表2：2017年半导体应用市场结构（单位：%）

图表3：2017年规模以上电子信息制造业与全国工业增加值月增速对比（单位：%）

图表4：2017年各季度规模以上电子信息制造业营业收入和利润完成情况对比（单位：亿元，%）

图表5：2017年电子信息产品月度出口额情况（单位：亿美元，%）

图表6：2017年中国电子计算机制造业主要经济指标（单位：家，万元，%）

图表7：2012-2017年中国移动基站设备增长情况（单位：万信道）

图表8：2014-2017年国内电信固定资产投资情况（单位：亿元）

图表9：2017年中国通信设备制造业主要经济指标（单位：家，万元，%）

图表10：2012-2017年全球LED显示屏市场规模及预测（单位：亿美元，%）

图表11：2012-2017年中国LED显示屏市场规模及预测（单位：亿元，%）

图表12：2012-2017年中国LED照明市场规模及预测（单位：亿元，%）

图表13：部分国家白炽灯淘汰时间表

图表14：2017年中国铜材月度产量（单位：万吨）

图表15：2014-2017年半导体分立器件制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）

图表16：2014-2017年中国半导体分立器件制造行业盈利能力分析（单位：%）

图表17：2014-2017年中国半导体分立器件制造行业运营能力分析（单位：次）

图表18：2014-2017年中国半导体分立器件制造行业偿债能力分析（单位：%、倍）

图表19：2014-2017年中国半导体分立器件制造行业发展能力分析（单位：%）

图表20：2014-2017年半导体分立器件制造行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）

图表21：2014-2017年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表22：2014-2017年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表23：2014-2017年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表24：2014-2017年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表25：2014-2017年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表26：2014-2017年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表27：2014-2017年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

图表28：2014-2017年不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位：%）

图表29：2014-2017年居前的10个地区销售收入统计表（单位：万元，%）

图表30：2014-2017年居前的10个地区销售收入比重图（单位：%）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201910/143385.html>